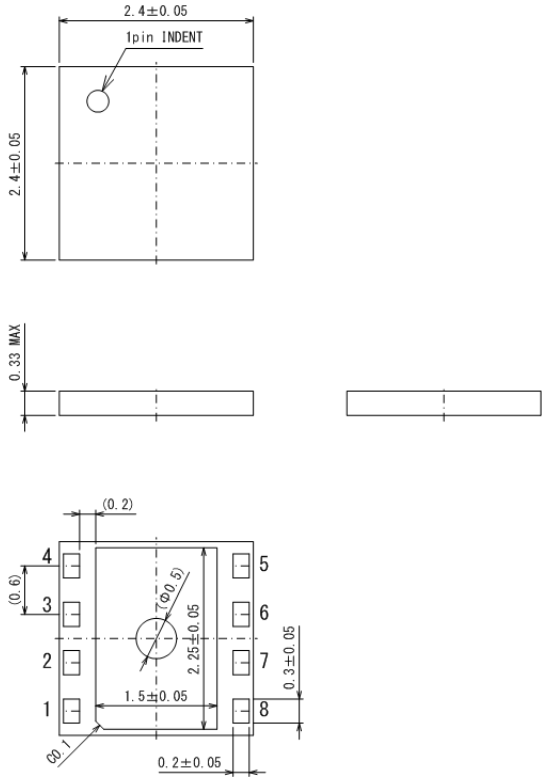
外形寸法図 Packaging Information / 参考パターン寸法 Reference Pattern Layout Dimensions

USP-8B05

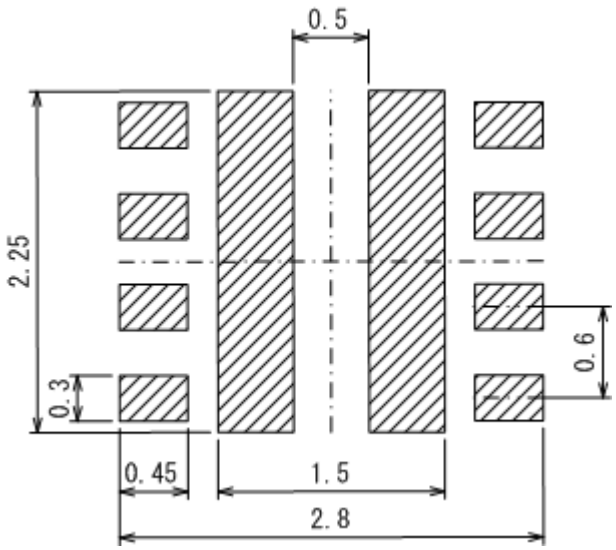
●外形寸法図 / Packaging Information

Unit: mm



●参考パターンレイアウト / 参考メタルマスクデザイン

Reference pattern layout / Reference metal mask design



・はんだ厚:120μm（参考）
Solder thickness:120μm (Ref.)